文章编号: 1004-0609(2009)07-1203-06

Be/AlSi/Be 激光焊接接头的显微组织

李玉斌,蒙大桥,刘柯钊,谢志强,李盛和

(中国工程物理研究院, 绵阳 621900)

摘 要: 以 AISi 合金为过渡材料,运用激光焊接技术实现 Be 与 Be 的连接;采用扫描电镜、纳米压痕仪及透射 电镜对焊接接头的显微组织、剪切断口形貌及性能进行研究。结果表明:熔合区和焊缝区组织由 Be 与 AISi 合金 形成的复合相构成,焊缝区显微硬度和弹性模量分别为 2 GPa 和 140 GPa,熔合区宽度约 10 μm;焊接接头剪切 强度约为 283 MPa,剪切断口具有以准解理为主并伴有塑性的混合型断口特征,熔合区附近热应力诱发的微裂纹、 焊缝中的金属间化合物和气孔是导致焊接接头失效的主要原因。

关键词: 铍; 铝硅合金; 激光焊接; 微观组织

中图分类号: TG 146.2⁺4 文献标识码: A

Microstructure of Be/AlSi/Be welding joint by laser

LI Yu-bin, MENG Da-qiao, LIU Ke-zhao, XIE Zhi-qiang, LI Sheng-he

(China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China)

Abstract: Using AlSi alloy as transition material, beryllium with beryllium was welded by laser. The microstructure and performance of the welding joint were studied by means of nanoindentation apparatus, scanning electron microscope (SEM), electron probe microanalysis (EPMA) and transmission electron microscope (TEM). The results indicate that the microstructure of weld and fusion zone for the Be/AlSi/Be laser welding joint is composed of compound phase formed by beryllium and AlSi alloy, and the microhardness and elastic modulus of welding zone are 2 GPa and 140 GPa. The concentration distributions of Al and Si show that the width of fusion zone is about 10 µm. The shear strength of Be/AlSi/Be welding joint is 283 MPa. The characteristic of shear fractographs is quasi-cleavage with local ductile dimples. According to the analysis for shear fractographs, the micro-crack made by welding thermal stress, intermetallic compounds and gas porosities formed in welding zone are the main cause leading to brittle rupture for welding joint. **Key words:** beryllium; AlSi alloy; laser welding; microstructure

铍是低原子序数材料,具有一系列优越特性,在 核工业和航空航天领域有广泛的需求背景^[1-3], BRUNDIGE^[4]在20世纪50年代就开始采用碳弧焊、 气体保护焊等来研究铍与铍的焊接,然而铍焊接性较 差,焊接过程中容易产生各种焊接缺陷,阻碍了铍的 工程化应用。到目前为止,电子束焊、钎焊和扩散 焊^[5-8]被公认为较好的铍焊接方法。由于铍与铍直接焊 接难度很大,研究者^[9-13]大多采用在铍焊缝中添加过 渡材料(Al-Si、Al-Cu 或 Al-Mg),使铍与铍的连接转 化为铍与过渡材料间的连接,以改善铍的工艺焊接性。 在中国,铍焊接研究起步较晚,涉及铍熔化焊接技术 的文献不多,李盛和等^[14]研究了激光焊接工艺参数对 铍裂纹敏感性的影响,获得了激光输入功率与裂纹出 现概率间的一些关系。

基金项目:中国工程物理研究院重大基金资助项目(2005Z0302) 收稿日期: 2008-12-17;修订日期: 2009-03-13 通讯作者:李玉斌,博士;电话: 0816-3626940; E-mail: zaoxiao496@sohu.com

本文作者采用连续 Nd:YAG 激光焊机,研究以 AlSi 合金作为过渡材料的 Be/AlSi/Be 激光焊接工艺, 利用扫描电镜(SEM)、纳米压痕仪、电子探针(EMPA)、 透射电镜(TEM)详细分析焊接接头的显微组织与性 能。该研究工作对于深入研究铍的激光焊接性,拓展 铍材应用范围,具有重要的理论及现实意义。

1 实验

实验材料为热等静压铍(HIP)和 AlSi 合金,其主要 化学成分如表 1 所列。铍环加工成外径 30 mm、内径 26 mm,并开止口,AlSi 合金过渡环尺寸为外径 30 mm, 内径 27 mm,厚度 0.4 mm,AlSi 环镶嵌在被焊两铍环 间。典型的 Be/AlSi/Be 激光焊接工艺为:试件预热 100 ℃、激光功率 1 500 W、焊接速度 600 mm/min。

表1 Be和 AlSi 合金的化学成分

 Table 1
 Chemical composition of Be and AlSi alloy (mass fraction)

Material	Be	Al	Si	BeO
Beryllium substrate	98.8	_	_	0.94
AlSi alloy	-	Bal.	11.5-13.0	_
Material	Be ₂ C	С	Fe	Others
Beryllium substrate	0.015	0.03	0.08	0.06
AlSi alloy	-	_	0.26	0.3

切取焊接接头试样并用氢氟酸、硝酸和盐酸混合 溶液蚀刻。利用 TriBolndenter 纳米压痕仪测量焊接接 头各区域的显微硬度和弹性模量,采用 IXA-80 扫描 电镜(SEM)、电子探针(EPMA)观察和分析焊接接头显 微组织形貌和剪切断口特征,采用 H800 透射电镜 (TEM)和选区电子衍射技术分析焊接接头熔合区形成 相微观形貌和分布形态。

2 结果与分析

2.1 焊接接头显微组织

- 2.1.1 组织形貌
- 采用扫描电镜观察 Be/AlSi/Be 焊接接头显微组 织,图1所示为焊接接头的微观形貌。
 - 由图1中可看出,焊接接头主要由焊缝区构成,熔



图1 激光焊接接头微观组织

Fig.1 Microstructure of laser welding joint

合区和焊接热影响区很窄,出现这种现象的原因应该 与正确选取 AlSi 合金作为过渡材料和制订适当的激 光焊接工艺有关。因为添加过渡材料方法实现铍与铍 熔焊连接,熔合区和热影响区是容易产生焊接缺陷的 区域,在保证焊接接头有效连接情况下,应该尽量缩 小这两个区的范围,以降低焊接接头出现缺陷的几率。

对熔合区进一步扫描电镜观察,发现热影响区与 熔合区之间存在明显的界线(图 2(a))。熔合线上,铍晶 粒以非自发结晶的柱状晶形态,垂直于基体向熔合区 延伸生长,AlSi 合金(图 2(a)中白色组织)在熔合区内 以枝晶形式与铍晶粒相互啮合,随着晶粒向焊缝区生 长,铍晶粒形貌由柱状晶逐步向等轴晶转变。由图 2(b) 可以看出,AlSi 合金等轴晶组织和分布在等轴晶上的



图 2 熔合区与焊缝中心的微观组织

Fig.2 Microstructure of center on fusion(a) and weld(b) zone

微小孔洞构成了焊缝中心形貌。采用 EPMA 对孔洞元 素表征,发现多数孔洞所含元素为 Be、Al、Si,根据 Be-Al、Be-Si、Al-Si 二元相图和激光焊接热循环特点, Be 与 Al、Si 不会形成金属间化合物和新相。因此, 本文作者认为焊缝中心出现孔洞的原因是熔池凝固 时,由熔池金属流动而带入到焊缝中心的液态铍首先 结晶,在快速冷却条件下铍来不及长大,以细小颗粒 形式弥散分布在随后凝固的 AlSi 合金基体上,这些铍 颗粒在金相蚀刻时被腐蚀脱落,最终在照片上显示焊 缝中心出现了孔洞。基于上述分析可以判定 Be/AlSi/ Be焊接接头熔合区和焊缝区是由 Be 与 AlSi 合金的复 合相组织构成。

2.1.2 元素成分分析

图3所示为焊接接头熔合区附近Al、Si元素分布。





从热影响区向焊缝区 EPMA 线扫描,由图 3 可知, 在 5~15 μm 范围,Al、Si 元素计数点呈现逐渐上升趋势,其余区域计数则没有明显的起伏与波动,这说明 在本文中所采用焊接工艺条件下形成的 Be/AlSi/Be 焊 接接头熔合区宽度约为 10 μm。

2.2 焊接接头显微硬度

对焊接接头进行了显微硬度和弹性模量测定,结 果如图 4 所示。试验载荷为焊缝和熔合区 15 μN、热 影响区 30 μN,加载时间 15 s。

实验测得焊缝区的显微硬度和弹性模量分别为 2 GPa 和 140 GPa,略大于 AlSi 合金的相应值 0.9 GPa 和 120 GPa(其原因应该与焊缝金属中含有铍颗粒有 关),但远小于 Be 基体的显微硬度和弹性模量(Be 的 显微硬度为 7 GPa,弹性模量为 250 GPa)。从图 4



图4 焊接接头熔合区附近的显微硬度和弹性模量

Fig.4 Microhardness and elastic modulus of laser welded joint near fusion zone

可知,熔合区内显微硬度和弹性模量平滑地从热影响 区向焊缝区过渡,这种硬度和模量过渡形式使接头熔 合区在受力状态下不会因为出现明显应力集中而导致 过早失效,为焊接接头获得良好的力学性提供了保证。

2.3 接头剪切断口形貌及断裂分析

2.3.1 焊接接头剪切断口 SEM 分析

剪切实验结果显示典型工艺条件下的 Be/AlSi/Be 焊接接头平均剪切强度为 283 MPa。从剪切断口的扫描电镜照片(见图 5)来看,断口表面形貌具有以准解理 断裂为主,伴有局部塑性断裂的混合断口特征。

从图 5(a)中 A 箭头所指可以发现,接头剪切断口 表面具有韧窝,但是韧窝比较浅和小。在图 5(a)中 B 箭头处发现其断口表面有很多较为平坦的准解离面, 这些准解理面上可以清楚地看到河流状花纹,在一些 准解理面边缘还可以发现细小的裂纹(如图中箭头 C 所示)。图 5(b)中箭头所指处显示断口表面存在沿晶裂 纹,是剪切断面沿晶界开裂后留下的痕迹,同时断口 表面出现大量散乱的金属间化合物凸起,这些凸起物 呈现一定的层状或阶梯状准解理形貌。由此可知, Be/AlSi/Be 激光焊接接头在剪切试验中属于脆性断裂 失效。

2.3.2 焊接接头断裂分析

Be/AlSi/Be 激光焊接接头的剪切断裂机制十分复杂,过渡材料与铍物理性能的差异、焊接过程中形成的氧化物夹杂和气孔等,都是导致接头失效的原因。

1) 焊接材料的影响

Be与AlSi合金的热传导系数和线膨胀系数不同,





焊后必定在熔合区附近产生较大残余热应力,如果在 焊接过程中侵入了有害元素生成金属或非金属化合 物,在二者共同作用下,容易诱发在熔合区附近产生 微裂纹。图 6 所示为熔合区附近的显微组织。由图 6 可知,在焊接接头熔合区杂质相附近存在龟裂状细小 裂纹,在应力作用下,这将是焊接接头断裂的起点之 一.



图6 熔合区附近显微组织

Fig.6 Microstructure near fusion zone

2) 脆性相的影响

焊缝中的脆性化合物对接头的断裂形式有重要的

影响。Be、Al 化学性质都很活泼,容易与进入焊缝中 的氧结合生成氧化物,继而形成复杂的金属间化合物 相。由于脆性化合物相与 Be 基体和焊缝金属的力学 性能及晶体结构存在明显差异,在应力作用下,脆性 化合物附近容易产生裂纹,并最终导致焊接接头断裂。

采用EMPA分析焊接接头剪切断口表面凸起物主要由 Be、Al、O 等元素组成,根据元素含量(摩尔分数)和这 3 种元素间有可能形成的化合物的生成吉布斯自由能高低^[15],推测凸起物可能为 BeO·xAl₂O₃ 金属间化合物,在应力作用下,此处容易成为断裂源。

3) 焊接气孔的影响

图 7 所示为剪切断口表面气孔和裂纹形貌。由图 6 可知,剪切断口表面存在少量气孔,而且一些气孔 附近出现了微裂纹。



图 7 剪切断口表面气孔和裂纹形貌

Fig.7 Morphology of gas porosity and crack on shear fracture surface

气孔是以铝基合金为过渡材料的铍激光焊接中常见的缺陷,形成气孔的原因是焊接保护气氛或被焊部位氧化膜中含有 H₂O,高温下 H₂O 分解产生 H 溶解于熔池,当焊缝凝固时,H 来不及逸出而残留在焊缝中形成气孔。气孔不仅会削弱焊缝的有效工件断面,同时也会使焊接接头产生应力集中,显著降低焊缝金属的强度和韧性,因而气孔也有可能是 Be/AlSi/Be 激光焊接头的断裂源。

2.4 激光焊焊接接头熔合区 TEM 分析

一般而言,熔合区是焊接接头的薄弱部位,因此 实验采用透射电镜(TEM)对 Be 激光焊接接头熔合区 附近的精细结构进行了深入分析。图 8 所示为接头熔 合区的 TEM 形貌、选区电子衍射图及指数标定结果。

图 8(a)所示为熔合区附近 TEM 像,由图 8(a)可看 出,熔合区由两相组成,铍晶粒沿熔合线以非自发形



图8 熔合区的 TEM 分析

Fig.8 TEM analysis near fusion zone: (a) TEM morphology; (b) Electron diffraction pattern; (c) Schematic index diagram of panel(b)

核柱状晶模式向焊缝生长,随着铍在熔合区内含量的降低,晶粒尺寸也逐步减小,而铝硅合金则间隔在相邻铍晶粒间以枝晶形式向焊缝生长,二者结合十分紧密。图 8(b)所示为熔合区内铍晶界处选区电子衍射谱,其特征是强衍射斑点伴随弱多晶环。经标定,衍射花样中的强衍射斑点对应密排六方结构(HCP)的Be, $B_{Be}=[2\overline{1}\overline{1}0]$;弱衍射环表征面心立方(FCC)结构Al相的 $B_{Al}=[220]$ 和 $B_{Al}=[113]$ 。虽然限于试样制备的精度,只在熔合线附近发现了Al和Be相,未发现Si相,但分析认为此时的Si应该和Al形成共晶相或亚共晶。因此,研究认为熔合区铍和铝硅合金结合处没有除上述两种材料的新相生成,铍材与过渡材料AlSi合金在熔合区的结合方式有助于提高焊接接头的力学性能。

3 结论

 焊接接头焊缝区和熔合区组织由 Be 与 Al 形成 的复合相构成,有利于焊接接头的塑性变形,提高接 头的综合力学性能。

2) 焊接接头主要由焊缝区构成, 熔合区的宽度大 约为 10 μm,焊缝区显微硬度和弹性模量分别为 2 GPa 和 140 GPa, 熔合区内显微硬度和弹性模量过渡平滑, 使熔合区在受力状态下不会因为产生明显应力集中而 导致过早失效, 为焊接接头获得良好的力学性提供了 保证。

3) 焊接接头剪切强度为 283 MPa, 剪切断口呈现 以准解理为主并伴有塑性的混合型断口特征, 熔合区 附近热应力诱发的微裂纹、焊缝中的金属间化合物和 气孔是导致焊接接头失效的裂纹源。

致谢:

本研究内容受中国工程物理研究院重点基金支持,姜云波、何建军协助完成激光焊接工艺实验,在 此一并表示感谢。

REFERENCES

- 孙本双. 铍的应用进展[J]. 稀有金属, 1995, 19: 127-131.
 SUN Ben-shuang. Advanced in beryllium application[J]. Chinese Journal of Rare Metals, 1995, 19: 127-131.
- [2] KLEYKAMP H. Thermal properties of beryllium[J]. Thermochimica Acta, 2000, 345: 179–184.
- [3] ASSMORE E M. Fusion welding of beryllium[J]. Welding Journal Research Supplement, 1964, 43(3): 116–119.
- [4] BRUNDIGE E L. Welding of beryllium[J]. Welding Journal Research Supplement, 1959, 38(10): 410–414.
- [5] HAUSER D. Electron beam welding of beryllium[J]. Welding Journal Research Supplement, 1967, 46: 525–529.
- [6] 张鹏程, 王庆富, 伍绍萍. 铍与 HR-1 不锈钢感应钎焊界面特 性研究[J]. 稀有金属, 2001, 25(6): 419-422. ZHANG Peng-cheng, WANG Qing-fu, WU Shao-ping. Characteristics of interface between beryllium and HR-1 stainless steel by induction brazing[J].Chinese Journal of Rare Metals, 2001, 25(6): 419-422.
- [7] KALIN B, FEDOTOV V, SEVRYUKOV O, PLYUSCHEV A, MAZUL I, GERVASH A, GINIATULIN R. Be-Cu joints based on amorphous alloy brazing for divertor and first wall application[J]. Journal of Nuclear Materials, 1999, 212–271:

410-414.

- [8] KHOMU TOV A, BARABASH V. Beryllium for fusion application-recent results[J]. Journal of Nuclear Materials, 2002, 307–311: 630–637.
- [9] HICKEN G K. Joining beryllium by electron beam braze welding technique[J]. Welding Journal Research Supplement, 1967, 46(12): 541–558.
- [10] SCAFFIDI-ARGENTINA F, LONGHURST G R, SHESTAKOV V, KAWAMURA H. The status of beryllium technology for fusion[J]. Journal of Nuclear Materials, 2000, 283–287: 43–51.
- [11] WATSON R D, YOUCHISON D L, DOMBROWSKI D E, GUINIATOULINE R N, KUPRIYNOV I B. Low cycle thermal fatigue testing of beryllium[J]. Fusion Engineering and Design, 1997, 37: 553–579.
- [12] COTTON J D, FIELD R D. Microstructural Features of cracking in autogenous beryllium weldments[J]. Metallurgical and

Materials Transactions, 1997, 28A(3): 673-680.

- [13] BONFIELD W, LI C H. The Microstrain characteristics of beryllium[M]. Philadelphia: Gordon and Breach Science Publishers, Inc, 1966: 539–567.
- [14] 李盛和,谢志强,姜云波,吴东周,张友寿. 铍的YAG激光焊 接裂纹敏感性研究宇[J]. 航材料工艺,2005,35(3):43-47.
 LI Sheng-he, XI Zhi-qiang, JIANG Yun-bo, WU Dong-zhou, ZHANG You-shou. Sensitivity to cracking of beryllium by YAG laser welding[J]. Aerospace Materials & Technology, 2005, 35(3):43-47.
- [15] 梁英教,车荫昌,刘小霞.无机物热力学数据手册[M]. 沈阳: 东北大学出版社,1994:449-473.
 LIANG Ying-jiao, CHE Yin-chang, LIU Xiao-xia. Manual of the thermo-physical data on mineral material[M]. Shengyang: Northeastern University Press, 1994: 449-473.

(编辑 李向群)